

群聯電子 2021 年第二季 合併財報公告

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案領導廠商群聯電子(PHISON; 8299TT) 於今日(08/06) 公佈了 2021 年第二季合併財報結果, 合併營收為新台幣 159 億元, 與前季相較成長 23% (QoQ), 創歷史同期與歷史單季新高; 累計 2021 上半年營收更達新台幣 287.9 億元, 較前年同期成長達 21% (YoY), 刷新歷史同期新高。第二季毛利達到 51.6 億元, 較前季成長近 36% (QoQ), 刷新歷史同期與歷史單季新高; 2021 累計上半年毛利也達歷史同期新高的新台幣 89.6 億元, 較去年同期成長達 37% (YoY)。此外, 第二季整體毛利率達到 32.46%, 刷新歷史同期新高。再者, 第二季稅後淨利及 EPS 分別達到新台幣 22.6 億元與 11.49 元, 均刷新歷史同期新高。

2Q 2021 營運成果 (群聯 8299)	金額 (NTD)	成長率	附註
2Q21 營收	159 億元	23% QoQ	歷史同期與單季新高
2Q21 毛利	51.6 億元	36% QoQ	歷史同期與單季新高
2Q21 稅後淨利	22.6 億元	34% QoQ	歷史同期新高
2Q21 EPS	11.49 元	/	歷史同期新高
1H21 營收	287.9 億元	21% YoY	歷史同期新高
1H21 毛利	89.6 億元	37% YoY	歷史同期新高

與去年同期相較 (YoY), 2021 年第二季 SATA 與 PCIe 控制晶片總出貨量成長近 50%, 其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長近 190%, 刷新歷史單季新高; 而記憶體位元數 (Total Bits) 總出貨量成長將近 86%, 也同樣刷新歷史單季新高。另外, BGA SSD 控制晶片的全年度累計總出貨量 (1H21) 年成長率也將近 130% (YoY)。從出貨數據顯示, 不僅 PCIe SSD 持續成為儲存市場主要成長動能已是趨勢, 整體 SSD 市場也持續往高容量邁進, 均對群聯未來營收與獲利有正面挹注。

2Q 2021 年出貨成果 (群聯 8299)	YoY	附註
2Q21 SATA 與 PCIe SSD 控制晶片總出貨量	50%	
2Q21 PCIe SSD 控制晶片總出貨量	190%	歷史單季新高
2Q21 記憶體位元數總出貨量	86%	歷史單季新高
1H21 年度累計 BGA SSD 控制晶片總出貨量	130%	

群聯董事長潘健成表示, 2021 年第二季研發費用佔整體營業費用達 80% 以上, 研發工程師更已達 1800 位以上 (佔全球總員工人數達 75% 以上), 最主要的原因, 除了群聯持續研發投資次世代 NAND 控制晶片 IC 以維持技術領先以外, 群聯也積極布局未

來營運成長的動能，包含新一代全系列的遊戲電競儲存方案、以及與策略夥伴 Cigent 共同推出的自我防衛 SSD 儲存方案等。此外，群聯也持續助力全球的品牌客戶與夥伴在知名的測評網站獲獎 (Best SSDs 2021 獲獎連結)，充分展現群聯長期對全球客戶與夥伴的承諾。

潘健成接著說明，美元走貶影響毛利的部分，群聯除了持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理以穩定毛利率外，也持續謹慎管理美元部位的資產與負債以降低業外匯兌損失的影響。展望未來，由於第三季度是傳統旺季，再加上歐美陸續解封，預期市場也將逐漸恢復需求；群聯將與全球夥伴及客戶共同努力，解決半導體產能緊張與供應鏈生產成本上漲的影響，共創共贏共榮。

此外，群聯於 8 月 6 日董事會決議通過：

1. 民國 110 年上半年度盈餘分配案，決議配發股東現金股利每股新台幣 10 元。
2. 擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案，群聯因營運發展所需，為購置不動產、廠房及設備之資金需求，並充實營運資金以提高資金調度能力，擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債，本次預計發行總張數上限為 35,000 張，每張債券面額為新台幣 100 仟元整，預計發行總面額上限為新台幣 3,500,000 仟元整，依票面金額之 100.5%發行，預計發行總金額上限為新台幣 3,517,500 仟元，發行期間三年，票面利率為 0%，擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。本案實際發行條件俟呈主管機關申報生效後，將依相關法令規定並視金融環境及市場狀況，訂定發行條件及辦理實際發行作業等相關發行事宜。

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 20 年的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合經驗
- 全球超過 2300 位員工，且 75%以上為工程師
- 全球超過 1900 個 NAND 記憶體相關專利
- 專注於企業級、嵌入式、及消費型等 3 個主要的儲存應用市場
- 每年平均銷售超過 6 億顆 NAND 記憶體控制晶片
- 2020 年全年度營收超過\$484.96 億台幣
- 群聯除了與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）有長期合作之外，群聯與全球主要的 NAND 原廠也均是長期合作的夥伴關係
- 群聯**獨特的營運模式**，讓群聯能在 NAND 產業的劇烈變化下，能仍維持穩定的獲利及成長

[關於群聯電子]

群聯電子（Phison Electronics Corp.）長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片（NAND Controller）及存儲解決方案（NAND Storages）領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD（PCIe/SATA/PATA）、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #1019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #2622

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。